

## Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

### PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA NISKOPRĘŻNA PROFESSIONAL – PMPPLE-750

Piana montażowa pistoletowa PMPPLE-750 jest jednoskładnikową pianą poliuretanową służącą do prac montażowych oraz wszelkiego rodzaju uszczelnień. Piana zawiera niskoprężną formułę, zapewnia wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną, dobrą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych (z wyjątkiem teflonu, polietylenu i silikonu) oraz krótki czas utwardzania. Nieodporna na promieniowanie UV. Utwardzana pod wpływem wilgoci. Wywiera o ponad połowę mniejsze ciśnienie na połączeniach w porównaniu do pian standardowych. Wolna od HFC i chlorowanych parafin.

#### Zastosowanie:

- uszczelnienia przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej
- montaż stolarki wykonanej z cienkościennych profili PCV
- wygłuszanie ścianek działowych
- izolacja akustyczna i termiczna poddaszy, podłóg
- wypełnianie przebiegów i otworów
- wypełnianie dziur oraz pęknięć
- osadzanie parapetów i schodów
- montaż paneli i płyt

#### Zalety:

- bardzo niski stopień rozprężalności
- wysoka wydajność
- doskonała struktura piany
- bardzo dobra przyczepność
- krótki czas utwardzania
- dobre parametry akustyczne i termiczne

Piana montażowa PMPPLE-750 posiada Krajową Ocenę Techniczną:

ITB-KOT-2019/1159 wydanie 1



## Sekcja 2. SPOSÓB STOSOWANIA

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne produkty dostarczone przez producenta
2. Prace z użyciem pian poliuretanowych powinny być wykonywane w warunkach ciepło-wilgotnościowych nieprzekraczających wartości deklarowanych przez producenta
3. Pojemniki z pianą powinny być przechowywane przez 24 h w temperaturze pokojowej lub innej wskazanej w instrukcji producenta
4. Przy niskich temperaturach pojemnik z pianą powinien być rozgrzany przed rozpoczęciem pracy w ciepłym pomieszczeniu lub w wodzie. Temperatura pomieszczenia lub wody nie powinna przekraczać +30°C
5. Powierzchnia, na którą nakładana jest piana powinna być oczyszczona, wolna od kurzu, tłuszczu czy innych zanieczyszczeń oraz dobrze zwilżona wodą. Zwilżone podłoże zapewnia szybsze utwardzanie i w znaczący sposób wpływa na strukturę piany
6. Pianę należy nakładać przy pomocy aplikatora w postaci pistoletu, który reguluje ilość wypływającej piany
7. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej zaworem do góry, wkręcić puszkę w gniazdo pistoletu do pocucia lekkiego oporu
8. Upewnić się, że pistolet nie jest skierowany na inne osoby podczas obracania butli
9. Nie wkręcać butli do pistoletu trzymając ją zaworem do dołu
10. Po przymocowaniu pistoletu należy energicznie wstrząsnąć pojemnikiem piany przynajmniej 20 razy
11. Wypełnianie głębokich szczelin nie powinno wykonywać się w jednym cyklu aplikacji piany, lecz warstwami o grubości max 3 cm przed utwardzeniem, po utwardzeniu się poprzedniej warstwy. Płytkie szczeliny wypełniać w 65%.
12. Nieutwardzona piana powinna być oczyszczona z narzędzi i powierzchni przy użyciu płynu czyszczącego do pian montażowych CZP-500
13. Utwardzoną pianę poliuretanową należy chronić przed działaniem promieniowania UV poprzez osłonięcie wyrobami odpornymi na warunki atmosferyczne. Niezabezpieczona piana może spowodować utratę swoich właściwości izolacyjnych

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – PMPPLE-750

### Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Parametr	Jednostka	Wartość
Pojemność	[ml]	750
Ilość sztuk w kartonie	-	12
Temperatura aplikacji	[°C]	-10 ÷ +30
Temperatura puszkii podczas aplikacji	[°C]	+5 ÷ +25
Przyrost wysokości piany w szczelinie	[%]	68 +/-10%
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu	[kPa]	≥ 25
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	[kPa]	≥ 90
Wytrzymałość na ścinanie	[kPa]	≥ 55
Przyczepność piany aplikowanej w temp. -10°C do podłoża z: - betonu - drewna - stali	[kPa]	≥ 70 ≥ 80 ≥ 80
Przyczepność piany aplikowanej w temp. +30°C do podłoża z: - betonu - drewna - stali	[kPa]	≥ 70 ≥ 80 ≥ 80
Nasiąkliwość po 24 h w wodzie przy częściowym zanurzeniu	[kg/m <sup>2</sup> ]	≤ 0,5
Stabilność wymiarowa, po 48 h w temp. +40°C i wilgotności względnej 95% w kierunku: - długości i szerokości - grubości (kierunek wzrostu pianki)	[%]	± 5 ± 9
Czas tworzenia naskórka	[min]	6 ÷ 10
Czas cięcia	[min]	29 ± 15%
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+23°C)	[h]	do 8
Całkowite utwardzenie w szczelinie (+5°C)	[h]	do 24
Ciśnienie utwardzania	[kPa]	< 2,5
Gęstość pozorna całkowita	[kg/m <sup>3</sup> ]	19 ± 15%
Klasa ogniowa utwardzonej piany	-	B3
Zmniejszona objętość	[%]	-
Temperatura zapłonu utwardzonej piany	[°C]	-
Współczynnik przewodzenia ciepła	[W/(mK)]	0,033
Przepuszczalność pary wodnej	[mg/(mhPa)]	< 0,06
Wskaźnik izolacyjności akustycznej	[dB]	60
Odporność termiczna po utwardzeniu	[°C]	-50 ÷ +90
Kolor	-	jasnożółty

\*Podane wartości otrzymano w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza

#### **Sekcja 4. PRZECHOWYWANIE**

Puszki z pianą przechowywać i transportować wyłącznie w pozycji pionowej. Składować w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze min. +5°C do +30°C. Nie przetrzymywać w temperaturze powyżej +50°C, blisko źródeł ciepła oraz w bezpośrednim kontakcie ze światłem słonecznym. Gwarantowany czas przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.

#### **Sekcja 5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

Produkt łatwopalny. Chronić przed przegrzaniem i trzymać z dala od źródeł zapłonu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie palić tytoniu w miejscu pracy. Produkt może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy, nosić okulary ochronne i rękawice. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utwardzona piana nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki produktu MSDS.

#### **Sekcja 6. UWAGI**

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia